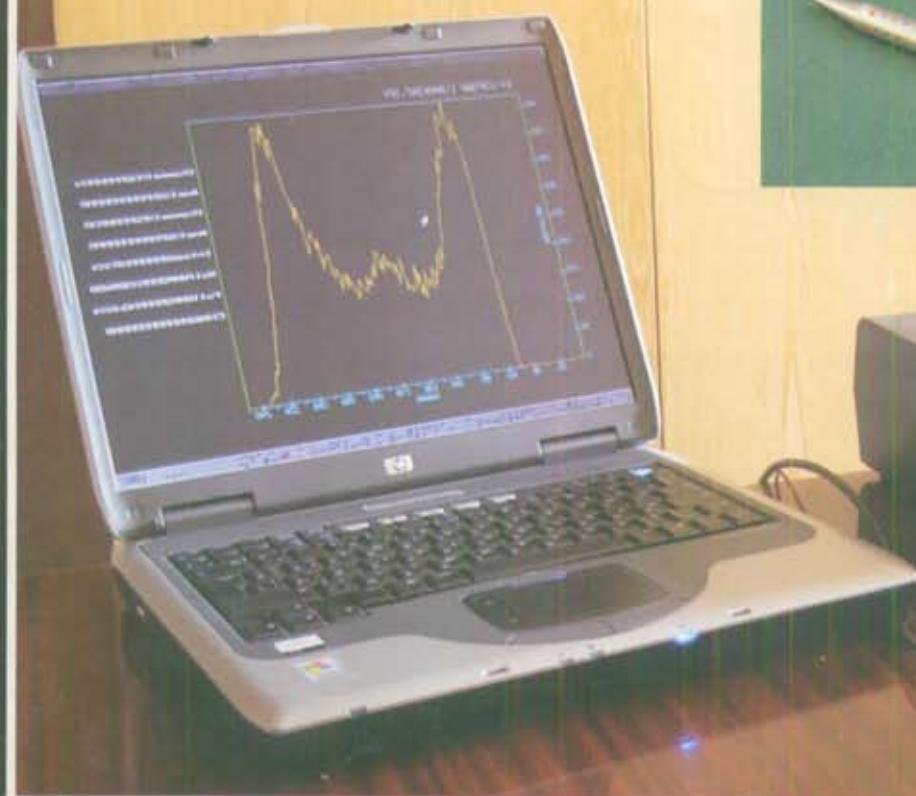


ТЕХНОЛОГИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЕ

К статье
«Сенсоры на основе CdZnTe
для измерений
рентгеновского излучения»



2(62) 2006

МАРТ – АПРЕЛЬ



7-я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

22—26 мая 2006 года

Украина, г. Одесса

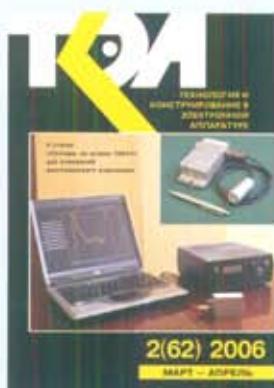
- ◆ Прогрессивные информационные технологии и системы искусственного интеллекта
- ◆ Информационные технологии. Компьютерные системы и сети
- ◆ Радиотехнические, телекоммуникационные и телевизионные системы
- ◆ Проблемы экологического мониторинга и медицинской диагностики

С текущей информацией можно ознакомиться на сайте
<http://tkea.wallst.ru/konfer.html>

- ◆ Проектирование, конструирование, производство и контроль электронных средств
- ◆ Функциональная электроника. Микро- и нанотехнологии
- ◆ Проблемы подготовки квалифицированных инженерных кадров в области радиоэлектроники и компьютерных систем

Ренвизиты для связи
E-mail <tkea@optima.com.ua>
т. +38 (048) 728-49-46,
т. +38 (048) 728-18-50.
Секретарь Оргкомитета «СИЭТ-2006»
Хлопова Маргарита

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ТЕХНОЛОГИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЕ»



Международная

В Интернете
По Украине

По России

По Белоруссии

Через редакцию «ТКЭА».

Каталог периодических изданий Российской Федерации, стран СНГ и Балтийского региона. MK-PERIODICA. Индекс 71141. На сайте MK-PERIODICA (www.periodicals.ru). Индекс 71141. Отделения связи. «Каталог видан України». Индекс 23785. Подписанное агентство «Идея», www.idea.com.ua. Индекс 11146. Тел./факс +38 (062)381-09-32. Подписанное агентство «KSS», www.kss.kiev.ua. Индекс 20363. Тел. +38 (044)464-02-20. Подписанное агентство «ПрессЦентр». E-mail: info@presscentr.kiev.ua. Тел./факс +38 (044) 536-11-75, 536-11-80. Отделения связи. Каталог «Газеты и журналы». Индекс 71141. Представительство журнала «ТКЭА» в России: 192286 С.-Петербург, п/о 286, п/я 416; «ЭРА». E-mail: era48@mail.ru, тел. +7 (812)595-40-89. Отделения связи. Каталог «Издания стран СНГ». Индексы 23785, 237852.

Адрес редакции: Украина, 65005, г. Одесса, ул. Прохоровская, 45.
E-mail: tkea@optima.com.ua, web-сайт: tkea.wallst.ru,
т. +38 (048)728-18-50, 728-11-89,
т. факс 728-49-46.

Редакция: Е. А. Тихонова, А. А. Ефименко, Л. М. Лейдерман,
М. С. Назарова, А. Н. Онищенко.

Техническая редакция, дизайн: Е. И. Корецкая.
Компьютерное обеспечение: П. В. Назаров.

Журнал издается при поддержке
Министерства промышленной
политики Украины,
НПП «Сатурн»,
ЗАО «Украллит»,
Компании «Сатурн Дайта
Интернешенл»
(г. Киев),
НПП «Карат» (г. Львов),
СКБ «Молния»,
Политехнического университета
(г. Одесса),
ЦКБ «Ритм» (г. Черновцы)

Подписано к печати 14.04.2006 г. Формат 60×84 1/8.
Печать офсетная. Печ. л. 8,0. Уч.-изд. л. 9,9. Тираж 500 экз. Заказ № 44.
Изательство «Нептун-Технология»
(65005, г. Одесса, ул. Прохоровская, 45).
Отпечатано в типографии издательства «ТЭС»
(65012, г. Одесса, ул. Канатная, 81/2).

ТЕХНОЛОГИЯ
И
КОНСТРУИРОВАНИЕ
В
ЭЛЕКТРОННОЙ
АППАРАТУРЕ

2006 № 2 (62)

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

Год издания 30-й

Год регистрации 1992

Регистрационный номер
КВ 2092 от 07.06.96 г.

Зарегистрирован в ВАК по разделам
“Физико-математические науки”,
“Технические науки”

Реферируется
в Украинском РЖ “Джерело” (г. Киев)
и в Реферативном журнале ВИНТИИ
(г. Москва)

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
К.т.н. В. М. Чмиль

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

К.т.н. Н. М. Вакив
Д.т.н. В. Н. Годованюк
К.т.н. А. А. Дацковский
Д.т.н. Л. С. Лутченков
Д.т.н. В. П. Малахов
Д.ф.-м.н. В. Ф. Мачуллин
В. А. Мингалев
Е. А. Тихонова

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Д.т.н. А. А. Ащеулов
Д.т.н. В. В. Баранов
Д.ф.-м.н. А. Е. Беляев,
зам. гл. редактора
К.т.н. Э. Н. Глущенко,
зам. гл. редактора
Д.т.н. В. Т. Денига
Д.ф.-м.н. В. А. Дроздов
К.т.н. И. Н. Еримичай,
зам. гл. редактора
К.т.н. А. А. Ефименко,
ответственный секретарь
Д.ф.-м.н. Г. П. Ковтун
Л. М. Лейдерман
Д.т.н. С. Ю. Лузин
К.т.н. И. Л. Михеева
К.т.н. Ю. Е. Николаенко
Д.ф.-м.н. В. В. Новиков
К.т.н. В. В. Рюхтин
Д.ф.-м.н. П. В. Серба
Д.ф.-м.н. О. И. Шпотюк

УЧРЕДИТЕЛИ

Институт физики полупроводников
им. В. Е. Лашкарева,
Научно-производственное
предприятие «Сатурн»,
Одесский национальный
политехнический университет,
Редакция журнала «ТКЭА»

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая политика

Использование сети электропитания для построения информационных систем. А. И. Семенко, А. П. Юрчук

3

Техника сверхвысоких частот

Конструктивно-технологические особенности автодинных ГИС КВЧ на диодах Ганна. С. Д. Воторопин

7

Статистические характеристики интенсивности мешающих сигналов в беззажоговой камере туннельного типа. Б. А. Демьянчук

14

Вопросы приборостроения

Оптимизация аппаратно-программного обеспечения для автоматизации спектрофотометра СФ-20. А. И. Воробец, Г. И. Воробец, С. В. Мельничук

19

Сенсоры и сенсорика

Сенсоры на основе CdZnTe для измерений рентгеновского излучения. А. В. Рыбка, А. А. Захарченко, Л. Н. Давыдов, И. Н. Шляхов, А. А. Блинкин, К. В. Кутний

23

Функциональная микро- и наноэлектроника

Комплексно-легированные эпитаксиальные структуры InP/InGaAsP для оптоэлектроники. С. И. Круковский

27

Исследование фотоэлектрических характеристик микрофототерминала. А. В. Каримов, Д. М. Ёдгорова, У. М. Бузруков, М. А. Мирджалирова, Ш. Ш. Болтаева

32

Минимизация погрешности интегрального преобразователя давления с разделительной мемброй. Г. Г. Бабичев, Э. А. Зинченко, С. И. Козловский, В. В. Недоступ, В. А. Романов, Н. Н. Шаран

36

Анизотропные термоэлектрические координатно-чувствительные линейки. А. А. Ащеулов, И. В. Гуцул

39

Фотоэлектрические параметры гетеропереходов $\text{SnS}_{2-x}\text{Se}_x\text{-InSe}$ ($0 \leq x \leq 1$). В. Н. Катеринчук, М. З. Ковалюк

41

Обеспечение тепловых режимов

Моделирование тепловых режимов активных компонентов электронных модулей. И. С. Кондрашенков

43

Технологические процессы и оборудование

Поверхностный монтаж мощных бескорпусных MOSFET-транзисторов. Д. Л. Ануфриев, И. И. Рубцевич, А. Ф. Керенцев

45

Измерение толщины покрытий в процессе их нанесения с помощью емкостного датчика. А. С. Истомин, Э. И. Семенов

49

Влияние плазмохимического травления на структуру поверхности кремниевых пластин фотоэлектрических преобразователей. Б. П. Полозов, О. А. Федорович, В. Н. Голотюк, А. А. Мариненко, Д. В. Лукомский

52

Материалы электроники

Определение электропроводности нанокомпозитов с хаотической структурой. В. В. Новиков, Н. О. Дмитриева, А. В. Новиков

56

Получение алюмомагниевой керамики с улучшенными влагочувствительными характеристиками. И. Б. Винник, И. В. Гадзаман, Г. И. Клым, О. Я. Мруз, О. И. Шпотюк

60

Особенности топологии поверхности слоистых кристаллов In_4Se_3 . А. А. Балицкий

63

Библиография

Новые книги

22, 31, 38, 48, 55

В портфеле редакции

22, 31

Выставки. Конференции

13, 26

2006 № 2 (62)

ЗМІСТ

Технічна політика

Використання мережі електроживлення для побудови інформаційних систем. Семенко А. І., Юрчук А. П. (3)

Техніка надвисоких частот

Конструктивно-технологічні особливості автодинів ГІС КВЧ на діодах Гана. Воторопін С. Д. (7)

Статистичні характеристики інтенсивності заважаючих сигналів в безховій камері тунельного типу. Дем'янчук Б. О. (14)

Питання приладобудування

Оптимізація апаратно-програмного забезпечення для автоматизації спектрофотометра СФ-20. Воробець О. І., Воробець Г. І., Мельничук С. В. (19)

Сенсоелектроніка

Сенсори на основі CdZnTe для вимірювань рентгеновського випромінювання. Рубка О. В., Захарченко О. О., Давидов Л. М., Шляхов І. М., Блінкін А. А., Кутній К. В. (23)

Функціональна мікро- та наноелектроніка
Комплексно-леговані епітаксіальні структури InP/InGaAsP для оптоелектроніки. Круковський С. І. (27)

Дослідження фотоелектричних характеристик мікрофототерміналу. Каримов А. В., Йодгорова Д. М., Бузруков У. М., Мірджалілова М. А., Болтаєва Ш. Ш. (32)

Мінімізація похибок інтегрального перетворювача тиску з розділовою мембрanoю. Бабічев Г. Г., Зінченко Е. О., Козловський С. І., Недоступ В. В., Романов В. О., Шаран М. М. (36)

Анізотропні термоелектричні координатно-чуттєві лінійки. Ащеудов А. А., Гуцул І. В. (39)
Фотоелектричні параметри гетеропереходів Sn_{2-x}Se_x-InSe (0≤x≤1). Катеринчук В. М., Ковалюк М. З. (41)

Забезпечення теплових режимів

Моделювання теплових режимів активних компонентів електронних модулів. Кондрашенков І. С. (43)

Технологічні процеси та обладнання

Поверхневий монтаж потужних безкорпусних MOSFET-транзисторів. Ануфрієв Д. Л., Рубцевич І. І., Керенцев А. Ф. (45)

Вимірювання товщини покріттів в процесі їх нанесення за допомогою ємнісного датчика. Істомін О. С., Семенов Е. І. (49)

Вплив плазмохімічного травлення на структуру поверхні кремнієвих пластин фотоелектричних перетворювачів. Полозов Б. П., Федорович О. А., Голоток В. Н., Маріненко А. А., Лукомський Д. В. (52)

Матеріали електроніки

Визначення електропровідності нанокомпозитів з хаотичною структурою. Новиков В. В., Дмитрієва Н. О., Новиков А. В. (56)

Отримання алюмомагнієвої кераміки з поліпшеними водогочутливими характеристиками. Вінник І. Б., Гадзаман І. В., Клім Г. І., Мруд О. Я., Шпотюк О. І. (60)

Особливості топології поверхні шаруватих кристалів In₄Se₃. Баліцький О. О. (63)

CONTENT

Technical polytic

The use of network of power supply for construction of the informative systems. Semenko A. I., Yurchuk A. P. (3)

Microwave engineering

Constructively technological features of HIC for millimeter autodyne on Gunn diodes. Votoropin S. D. (7)
Statistical description of the intensity of the preventing signals in the unreflecting chamber of tunnel type. Demjanchuk B. A. (14)

The questions of instrument making

Optimization of the apparatus-programming software for automation of the SF-20 spectrophotometer. Vorobets O. I., Vorobets G. I., Melnychuk S. V. (19)

Sensoelectronics.

CdZnTe sensors for X-ray measurements. Rybka A. V., Zakharchenko A. A., Davydov L. N., Shlyakhov I. N., Blinkin A. A., Kutny K. V. (23)

The functional micro- and nanoelectronics

Complex-doping epitaxial structures InP/InGaAsP for optoelectronic. Kruckovsky S. I. (27)

Research of the photo-electric characteristics microphototerminal. Karimov A. V., Yodgorova D. M., Buzrukov U. M., Mirjalilova M. A., Boltaeva Sh. Sh. (32)

Minimization of measurement error of integrated pressure sensor with media separating diaphragm. Babichev G. G., Zinchenko E. A., Kozlovskiy S. I., Nedostup V. V., Romanov V. A., Sharap N. N. (36)

Anisotropic thermoelectric coordinate-sensitive rules. Ascheudov A. A., Gutsul I. V. (39)

Photoelectrical parameters of Sn_{2-x}Se_x-InSe heterojunctions (0≤x≤1). Katerynchuk V. N., Kovalyuk M. Z. (41)

Ensuring of thermal modes

Modelling the thermal conditions of active components of electronics modules. Kondrashenkov I. S. (43)

Technological processes and development

Surface mounting of unpackaged power MOSFET. Anufriev D. L., Rubtsevich I. I., Kerentsev A. F. (45)

The control of thickness of drawing coverings by capacitor gauge. Istomin A. S., Semenov E. I. (49)

Influence of the plasma chemical etching on the silicon plates surface of photo electric converters. Polozov B. P., Fedorovich O. A., Golotuk V. N., Marinchenko A. L., Lukomskyy D. V. (52)

Materials of electronics

Definition of electrical conductivity nanocomposites with random structure. Novikov V. V., Dmitrieva N. O., Novikov A. V. (56)

Obtaining of magnesium aluminate ceramics with the improved humidity sensitivity characteristics. Vynnyk I. B., Hadzaman I. V., Klym H. I., Mrooz O. Ya., Shpotyuk O. I. (60)

Peculiarities of surface topology of In₄Se₃ layered crystals. Balitskii O. A. (63)

Если этот год — 30-й год издания журнала "ТКЭА", то 1991 год был годом его регистрации как нового СМИ СССР. Тот же 1991 год — год разделения СССР на отдельные самостоятельные государства. Промышленные предприятия союзно-республиканских министерств продолжают управляться из столиц бывших союзных республик, а предприятия союзных министерств, в том числе МЭП, МРП, МПСС и других оборонных отраслей промышленности, теряют системное управление. В режиме свободного падения и журнал "ТКЭА". Зачатый в 1991-м, он должен был появиться на свет в 1992-м, но без повивальной бабки был обречен на смерть при родах.

Информационная составляющая — главная особенность современного мира. С этим никто не спорит, но не все готовы подкрепить этот тезис конкретным делом, решением, поступком. Вместе с тем имевшие разное отношение к журналу В. Г. Лукомский, А. В. Оверчук, В. Б. Штиммерман, Т. В. Зуб сумели тогда сделать все возможное, чтобы организовать начальное финансирование журнала в новых условиях. Второе рождение журнала состоялось. Заявленные номера вышли в свет и поступили подписчикам. В отличие от своего предшественника — отраслевого сборника, журнал сверстался в двухколонном наборе. Цветную обложку для него разработал конструктор-дизайнер одесского завода "Кинап" [Б. Ф. Коноп].

Новый 1993 год — новое безденежье. И пока решается вопрос о возрождении государственной поддержки отраслевого издания, журналу бросают спасательный круг начальники структурных подразделений одесского НИТИ "Темп" В. И. Попов и В. Д. Лемза. Первый год жизни журнала не стал последним...

Названные выше имена не всем известны, и это естественно. За каждым делом стоят не всем известные люди, множество людей, которые — в силу своих обязанностей или в силу личной позиции — обеспечивают успех этого дела. И если, дорогой Читатель, Вы можете подписаться на журнал "ТКЭА", то это потому, что жизнь ему дают не только авторы, не только редакция, но и множество не всем известных людей. Спасибо им!